

Descrizione del prodotto

FINITURA: QUESTO BOARD SARÀ IMMERSIONE OGGETTO SECONDO IPC-6012. LA SPESSORE SARA '.050UM SOPRA 3-6uM NICKEL.

LA FORMAGGIA DEL COPPER RISPETTA MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE INCISCATI

Imballare con film trasparente in bolle trasparente, 25 PCS / bag, mettere l'essiccante in fianco, inserire la carta di indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del livello

L1 ----- HOZ

- PP 0.234mm -

--

L2 ----- 1OZ

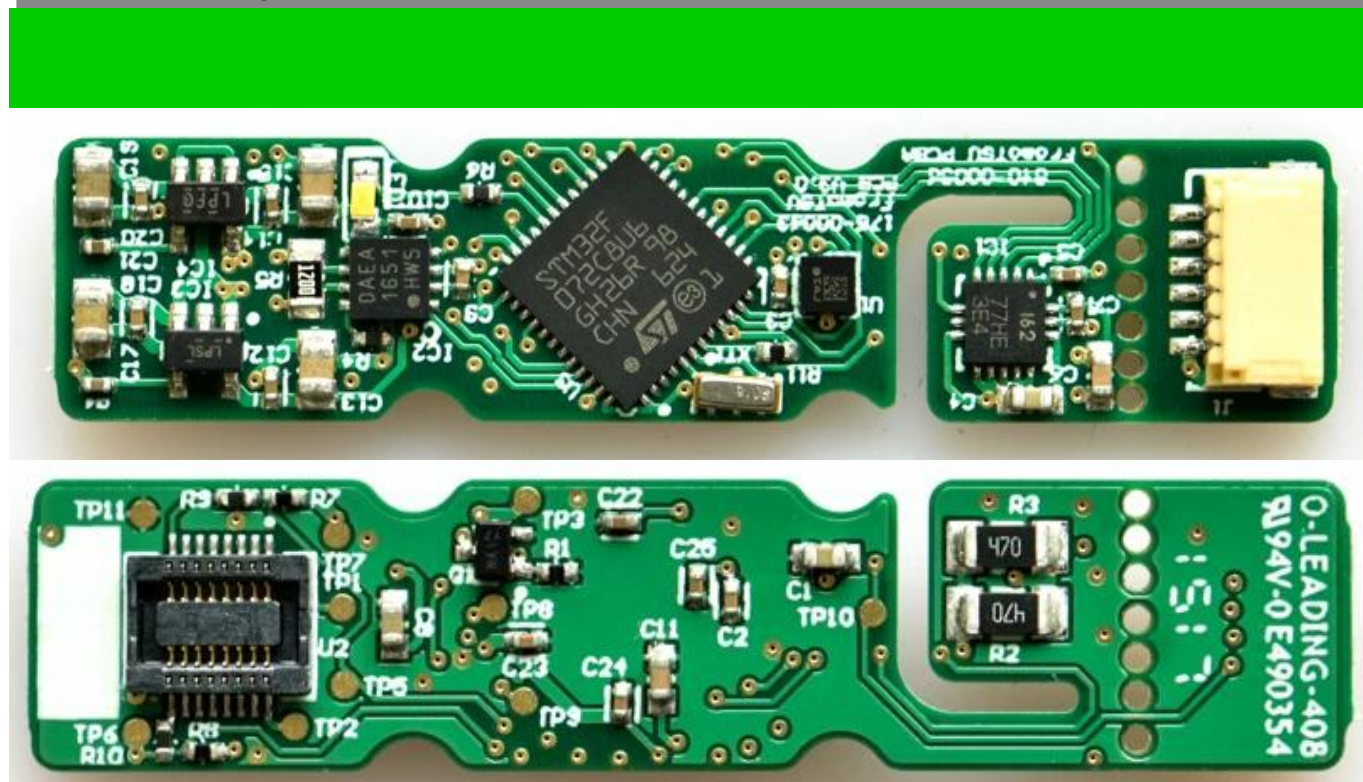
- CORE 0.127mm -

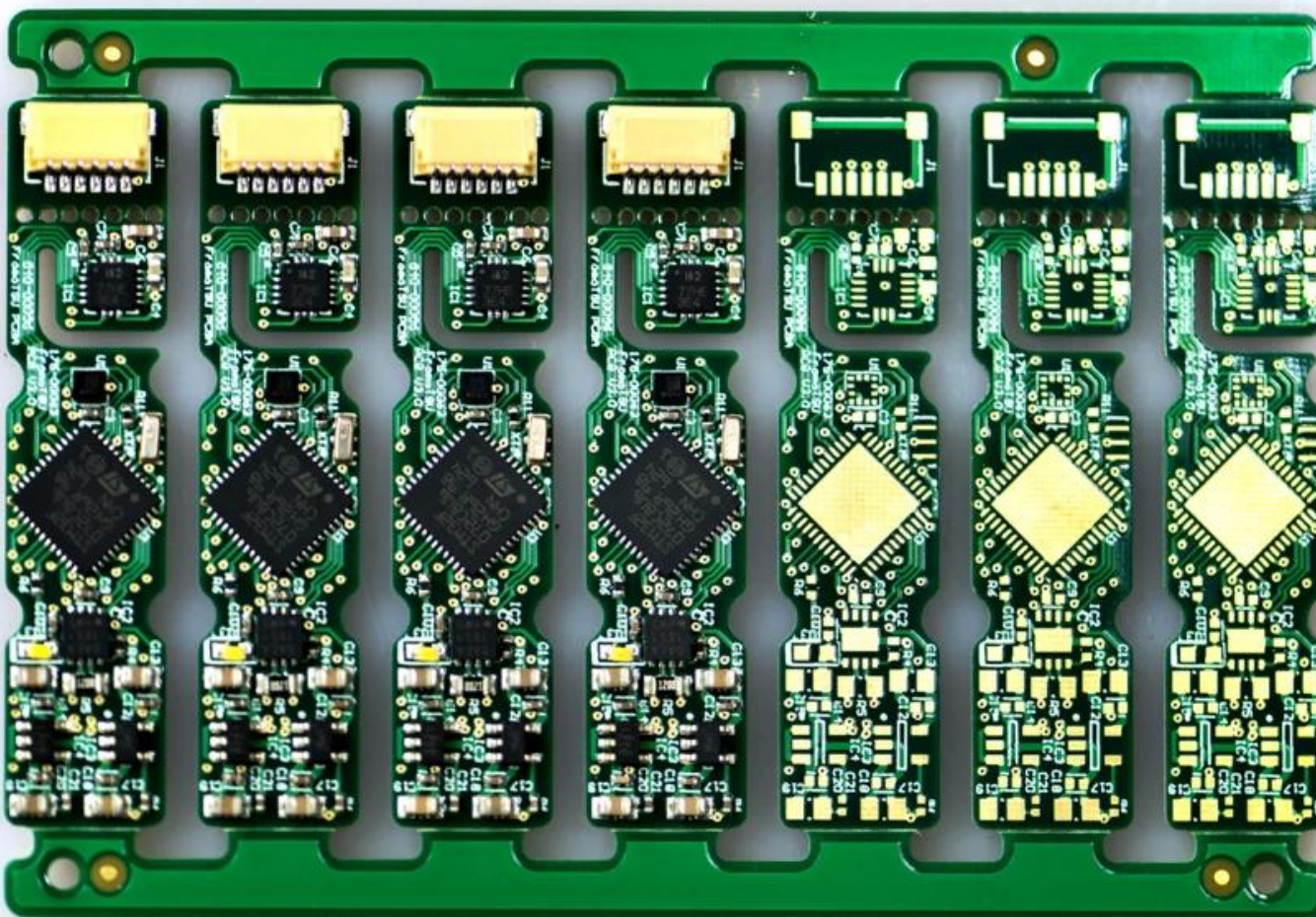
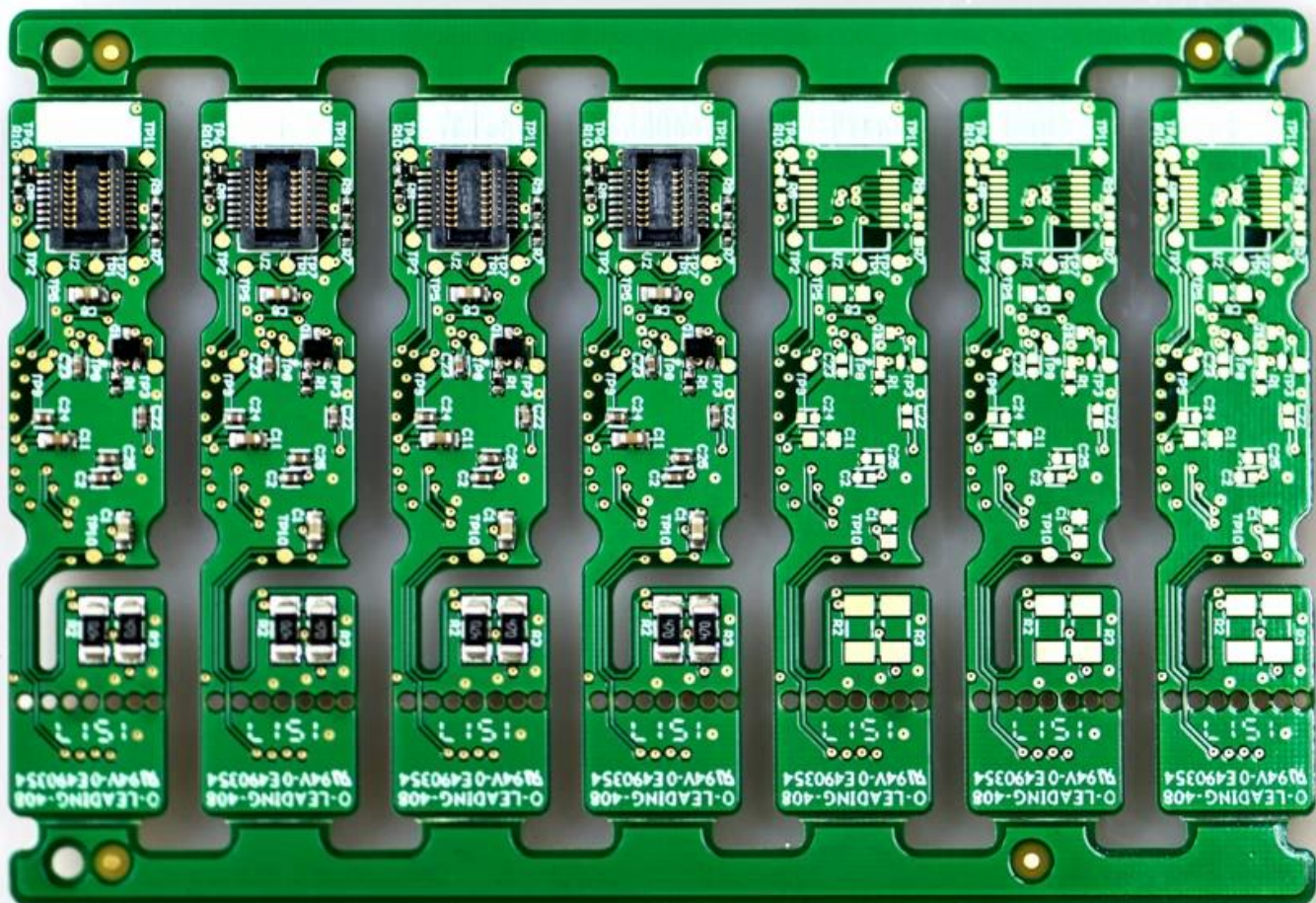
L3 ----- 1OZ

--

- PP 0.234mm -

L4 ----- HOZ





Circuito a circuito stampato rapido Stampato circuito stampato, disegno in PCB in Cina, scheda pc oem Stampato azienda